

2024年12月9日

各位

会社名 データセクション株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 石原紀彦
(コード番号: 3905 東証グロース)
問い合わせ先 取締役 片野大輔
TEL. 050-3649-4858

(開示事項の中止)

AI データセンター構築に向けた4社間基本合意に基づく協議終了のお知らせ

当社は、2024年6月3日付で開示いたしました「AI データセンター構築に向けた4社間基本合意のお知らせ」のとおり、Super Micro Computer Inc.（本社：アメリカ カリフォルニア州、社長兼CEO Charles Liang、以下「Supermicro」といいます。）、シャープ株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役社長兼CEO 沖津 雅浩、以下「シャープ」といいます。）及びKDDI株式会社（本社：東京都千代田、代表取締役社長兼CEO：高橋 誠、以下「KDDI」といいます。）との間で、シャープ堺工場跡地でのAI データセンター構築（以下「堺 AI データセンター」といいます。）に向けた協議を行うことで基本合意（以下「本合意」といいます。）し、当事者間協議を進めてまいりました。

このたび、本合意において当初想定されていた枠組みを改めて見直すこととなり、2024年12月9日付で当該協議を終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件の内容

本合意に基づき、堺 AI データセンターの構築に向けて、堺 AI データセンターの運営会社となる当社、シャープ及びKDDIの3社による合弁会社の設立、当社を経由したSupermicroからのAI サーバーの調達等について、当事者間協議を進めてまいりましたが、当初想定されていたこれらの枠組みを見直す必要性が生じたため、本合意に基づく協議を終了いたしました。当社は、国内外におけるAI データセンター事業の迅速かつ最適な拡大を図るため、各パートナー候補との連携ストラクチャーを堺 AI データセンターの構築を含めて再精査いたします。

なお、当社は、現在協議中の大手サーバー機器サプライヤー各社との業務提携*を通じて、国内外におけるAI データセンター構築に必要なGPU サーバーの調達を確保する準備を進めております。また、大規模GPU クラスターの運営に必要な当社独自のAI クラウドサービスシステムの構築に関しましては、構築の初期段階が完了しており、今後潜在顧客とのテスト検証を進めてまいります。

*2024年4月12日付「データセクション、Supermicro社との業務提携に向けた基本合意書締結のお知らせ」

2024年11月15日付「Inventec社との業務提携に向けた基本合意書締結のお知らせ」

2024年11月21日付「Wistron Corporation 社との業務提携に向けた基本合意書締結のお知らせ」

2024年12月2日付「GIGA Computing 社との業務提携に向けた基本合意書締結のお知らせ」

2. 今後の見通し

本件が、当社の2025年3月期連結業績に与える影響については、現時点では不明です。今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以上